

MPGシリーズ マザーボード

MPG B850 EDGE TI WIFI

ユーザーガイド

# 目次

+样 17
11
ISI独自の機能
ペッケージの内容
ヾックパネルコネクター
LANポートLED状態表
オーディオジャックの接続24
アンテナの取り付け
コンポーネントの概要27
CPUソケット
DDR5 DIMMスロット
PCI_E1~3: PCIe拡張スロット
M2_1~4: M.2スロット (Key M)
SATA_A1~A4: SATA 6Gb/sコネクター
JAUD1: フロントオーディオコネクター
JFP1, JFP2: フロントパネルコネクター 40
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: 電源コネクター
JCI1: ケース開放スイッチコネクター42
JUSBC1: USB 20Gbps Type-Cフロントパネルコネクター43
JUSB2~3: USB 5Gbpsコネクター
JUSB4~5: USB 2.0コネクター
JTPM1: TPMモジュールコネクター44
JOC_FS1: セーフブートジャンパ45
JBAT1: クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパー
CPU_FAN1, PUMP_SYS1, SYS_FAN1~6: ファンコネクター
JRGB1: RGB LEDコネクター
JARGB_V2_1~3: A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LEDコネクター
JAF_2: EZ Connヘッダー V2 49

オンボードLED	51
EZ Debug LED	51
EZメモリ検出LED	51
JPWRLED1: LED電源入力	51
EZ Digi-Debug LED	52
ブートフェーズ	52
EZ Digi-Debug LED一覧表	52
OS、ドライバーおよびMSI Centerのインストール MSI Driver Utility Installerでのドライバーのインストール	57 58
UEFI BIOS	61
BIOSの設定	62
BIOSセットアップ画面の起動	63
BIOSのリセット	64
BIOSのアップデート方法	64
ブロック図	66
Regulatory Notices	i

# クイックスタート

このクイックスタートにはマザーボードとパーツの取付方法の説明を記載しています。一部のイ ンストールにはビデオデモンストレーションも提供されます。スマートフォンやタブレットのWebブ ラウザでURLにアクセスしてビデオをご覧ください。QRコードからアクセスすることもできます。

ケース

## ツールおよびコンポーネントの準備



ねじセット

### 安全に関する注意事項

- 本パッケージ内のコンポーネントは静電放電(ESD)を受けやすいので、PCの組み立てを確実 に成功させるために以下の注意事項を守ってください。
- コンポーネントがしっかりと全部接続されていることを確認してください。確実に接続されて いない場合、コンポーネントの認識不良や起動不良の原因となります。
- 繊細な部品に触れないよう、マザーボードのフチを持ってください。
- マザーボードを扱う際には、静電気破壊を防ぐために、静電放電 (ESD)リストストラップを着けることをお薦めします。ESDリストストラップが用意できない場合は、他の金属製のものに触れて静電気を逃してからマザーボードを扱ってください。
- 本品を取り付けない時は、静電気対策が施された箱か、または静電気防止パッド上で保管してください。
- コンピューターの電源を投入する前に、マザーボードのショートの原因となる、外れたネジや 金属製の部品がマザーボード上またはPCケース内にないか、よく確認して下さい。
- コンポーネントの破損やユーザーの怪我の原因となるおそれがあるため、組み立てが完了する前にPCを起動させないでください。
- PCの組立について不明な点がある場合は、販売店やメーカーのサポート窓口に相談してください。
- PCパーツの取り付けおよび取り外しを行う前には、必ずPCの電源をオフに、コンセントから電源コードを抜いてください。
- 本ユーザーガイドは大切に保存してください。
- 本マザーボードは湿気の少ない所で使用・保管してください。
- 電源ユニットをコンセントに接続する前に、電源ユニットに記載された電圧がコンセントの電 圧に適合しているか確認してください。
- 電源コードは踏まれることがないように配線してください。電源コードの上に物を置かないで ください。
- マザーボードに関するすべての注意と警告を遵守してください。
- 次のような場合は、販売店や代理店のサポート窓口にマザーボードの点検を依頼してください。
  - PCに水をこぼした場合。
  - マザーボードが高い湿気にさらされた場合。
  - ユーザーズマニュアルに従って操作しても、マザーボードが正常に作動しない、または起動しない場合。
  - マザーボードが落ちて破損した場合。
  - マザーボードに目に見える破損がある場合。
- 本品を温度が60℃ (1400F)より高い場所に置かないでください。マザーボードが破損することがあります。

### ケーススタンドオフの注意事項

マザーボードに損害を防ぐために、マザーボードの回路とPCケースの間に必要のない取り付け スタンドオフを取り付けないでください。使用者に注意するために、「Case standoff keep out zone」の標示(下図のように)がマザーボードの背面に付きます。

### 衝突回避の注意事項

ネジ穴周辺にはキズを防止する保護塗装を施しています。



\* 上図は参照用だけです。ご購入したマザーボードはモデルと異なる場合がありますので、ご注 意ください。





ネジ式CPUクーラーを取り付ける場合は下図に従ってリテンションブラケットを取り外してから、CPUクーラーを取り付けてください。



# DDR5メモリの取り付け



• https://msi.gm/S647FF99





# フロントパネルヘッダーの接続



• https://msi.gm/S8EF7577







## 電源コネクターの接続



• https://msi.gm/SD937E2C





# グラフィックスカードの取り付け





# 周辺機器の接続





# 仕様

	<ul> <li>AMD Ryzen<sup>™</sup> 9000/ 8000/ 7000シリーズデスクトッププロセッ サをサポート*</li> </ul>			
CPU	• プロセッサーソケットAM5			
	*新しいプロセッサのリリース後、www.msi.comにアクセスして最新のサポート状態を 確認してください。			
チップセット	AMD B850チップセット			
	• DDR5メモリスロット4本搭載*、最大256GB搭載可能**			
	• AMD PORスピードとJEDECスピードをサポート			
	<ul> <li>メモリーオーバークロックとAMD EXPO™をサポート</li> </ul>			
	• デュアルチャンネルモードをサポート			
	• Non-ECC、Un-bufferedメモリをサポート			
メモリ	• CUDIMM対応 (クロックドライバーバイパスモードのみ対応)***			
	* このマサーホートのメモリ(DIMM)スロットは片側フッナ仕様です。 ** メモリ互換性と対応速度は、CPUとメモリの構成によって異なります。詳細については、			
	製品のサポートページに掲載されているメモリの互換性リストを参照するか、以下のWEB			
	https://www.msi.com/support/。			
	*** CUDIMMサポートとPORブート周波数はCPUシリーズによって異なる場合がありま す。ブート後は手動でオーバークロックすることが可能です。一部のCPUではブートに失敗			
	することがありますが、将来のBIOSアップデートにより互換性が改善される予定です。			
	• PCle x16スロット x3			
	• PCI_E1スロット (CPU帯域接続)			
	• PCle 5.0 x16をサポート (Ryzen™ 9000/ 7000シリーズプロ セッサの場合)			
	• PCle 4.0 x8をサポート (Ryzen <sup>™</sup> 8700/ 8600/ 8400シリーズ プロセッサの場合)			
拡張スロット	• PCle 4.0x4をサポート (Ryzen™ 8500/ 8300シリーズプロセ ッサの場合)			
	• PCI_E2スロット (B850チップセット帯域接続)			
	• 最大PCle 3.0 x1をサポート			
	• PCI_E3*スロット (B850チップセット帯域接続)			
	• 最大PCle 4.0 x4をサポート			
	* デバイスをM2_3スロットに取り付ける場合に、PCI_E3スロットはx2の速度で動作し ます。			
	• FRL付きのHDMI™ 2.1ポート x1、最大解像度4K 120Hzまたは			
オンボードクラフィ	8K 60HZをサホート*/ ** * CDU内語プロセッサを使用している場合利用可能です			
	oronaのフロビックを使用している場合利用可能です。 ** グラフィックスの仕様は使用するCPUによって異なる場合があります。			
SATAポート	• SATA 6Gb/sポート x4 (ASM1064帯域接続)			

次のページから続く

前のページから続く

	• M.2スロット x4 (Key M)			
	• M2_1スロット (CPU帯域接続)			
	• 最大PCle 5.0 x4をサポート (Ryzen™ 9000/ 7000シリーズプ ロセッサの場合)			
	• 最大PCIe 4.0 x4をサポート (Ryzen™ 8000シリーズプロセッ サの場合)			
	• 2280/ 22110ストレージデバイスをサポート			
	• M2_2スロット (CPU帯域接続)			
	<ul> <li>最大PCle 5.0 x4をサポート (Ryzen<sup>™</sup> 9000/ 7000シリーズ の場合)</li> </ul>			
M.2 SSDスロット	• 最大PCIe 4.0 x4をサポート (Ryzen™ 8700/ 8600/ 8400シリ ーズプロセッサの場合)			
	• 最大PCIe 4.0 x2をサポート (Ryzen™ 8500/ 8300シリーズプ ロセッサの場合)			
	• 2260/ 2280ストレージデバイスをサポート			
	• M2_3*スロット (チップセット帯域接続)			
	• 最大PCle 4.0 x2をサポート			
	• 2260/2280ストレージデバイスをサポート			
	• M2_4スロット (チップセット帯域接続)			
	• 最大PCle 4.0 x4をサポート			
	• 2260/2280ストレージデバイスをサポート			
	* デバイスをM2_3スロットに取り付ける場合に、PCI_E3スロットはx2の速度で動作します。			
	<ul> <li>M.2 NVMeストレージデバイスにて、RAID 0、RAID 1とRAID 10*</li> <li>をサポート</li> </ul>			
	* M.2 NVMeストレージデバイスのRAID 10は、AMD Ryzen™ 9000/7000シリーズCPUで のみサポートされています。			
	• Realtek <sup>®</sup> ALC4080コーデック			
+_=	• 7.1チャンネルUSB高パフォーマンスオーディオ			
3-713	• フロントパネルで最大32ビット/384kHzの再生をサポート			
	• S/PDIF出力をサポート			
LAN	・ Realtek <sup>®</sup> 8126 5Gbps LANコントローラー x1			

次のページから続く

前のページから続く

Wi-Fi & Bluetooth®	<ul> <li>Wi-Fi 7</li> <li>ワイヤレスモジュールはM.2 (Key-E) スロットにプレーインストールされます。</li> <li>MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/5GHz/6GHz*(320MHz)をサポート、最大5.8Gbpsまでの速度をサポート</li> <li>802.11 a/ b/g/n/ac/ax/beをサポート</li> <li>802.11 a/ b/g/n/ac/ax/beをサポート</li> <li>Bluetooth<sup>®</sup> 5.4**、MLO、4KQAMをサポート</li> <li>6GHzバンドサポートは各国の規定によって異なる場合があり、Wi-Fi 7はWindows 11 バージョン24H2に対応します。</li> <li>** Bluetoothのバージョンは更新される場合があります。詳細はWi-Fiチップセットベンダーのウェブサイトを参照してください。Bluetooth 5.4はWindows 11バージョン24H2 に対応します。</li> </ul>
電源コネクター	<ul> <li>24ピンATXメイン電源コネクター x1</li> <li>8ピン+12V電源コネクター x2</li> <li>8ピンPCIe電源コネクター x1</li> </ul>
内部USBコネクター	<ul> <li>USB 20Gbps Type-Cフロントパネルポート x1 (B850チップセット帯域接続)</li> <li>USB 5Gbpsコネクター x2 (Hub GL3523帯域接続)</li> <li>4基の追加USB 5Gbpsポートをサポート</li> <li>USB 2.0コネクター x2 (B850チップセット帯域接続)</li> <li>4基の追加USB 2.0ポートをサポート</li> </ul>
ファンコネクター	<ul> <li>4ピンCPUファンコネクター x1</li> <li>4ピンウォーターポンプ/システムファンコネクター x1</li> <li>4ピンシステムファンコネクター x6</li> </ul>
システムコネクター	<ul> <li>フロントパネルオーディオコネクター x1</li> <li>システムパネルコネクター x2</li> <li>ケース開放スイッチコネクター x1</li> <li>TPMモジュールコネクター x1</li> <li>EZ Connヘッダー V2 (JAF_2) x1</li> </ul>
ジャンパー	<ul> <li>クリアCMOSジャンパー x1</li> <li>OCセーフブートジャンパ x1</li> </ul>
LEDの機能	<ul> <li>4ピンRGB LEDコネクター x1</li> <li>3ピンA-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LEDコネクター x3</li> <li>EZ Debug LED x4</li> <li>EZメモリ検出LED x1</li> <li>EZ Digi-Debug LED x1</li> </ul>

次のページから続く

前のページから続く

	・ クリアCMOSボタン x1
	・ Flash BIOSボタン x1
	・ HDMI™ポート x1
	• USB 10Gbps Type-Cポート x3 (CPU帯域接続)
バックパネルコネクタ	• USB 10Gbps Type Aポート x2 (CPU & B850チップセット帯域 接続)
ーとその他	• USB 5Gbps Type Aポート x1 (B850チップセット帯域接続)
	• USB 2.0コネクター x4 (HUBGL850帯域接続)
	・ 5G LAN (RJ45) ポート x1
	• Wi-Fiアンテナコネクター x2
	• オーディオジャック x2
	<ul> <li>光角型S/PDIF出力コネクター x1</li> </ul>
I/0コントローラー	NUVOTON NCT6687-Rコントローラーチップ
	• CPU/ システム/ チップセット温度の検知
ハードウェアモニター	• CPU/ システム/ ポンプファン回転速度の検知
	• CPU/ システム/ ポンプファン回転速度のコントロール
-+:+	• ATXフォームファクタ
л ла Ла	• 9.6 in. x 12 in. (244 mm x 305 mm)
	• 256 Mbフラッシュ x1
BIOSの機能	UEFI AMI BIOS
DIG JOJ 1ACHE	• ACPI 6.5, SMBIOS 3.7
	<ul> <li>多言語対応</li> </ul>
	• デバイスドライバー
	MSI Center
	• Acrobat
	Adobe Creative Cloud
ソフトウェア	AIDA64 Extreme - MSI Edition
	CPU-Z MSI GAMING
	• Dropbox
	<ul> <li>MSI App Player(BlueStacks)</li> </ul>
	• Norton 360

# MSI独自の機能

#### **MSI** Center

- MSI AI Engine
- Game Highlights
- Cooling Wizard
- Mystic Light
- Ambient Link
- Frozr AI Cooling
- Hardware Monitoring
- Live Update
- MSI Companion
- System Diagnosis
- True Color
- User Scenario
- AI LAN Manager

### EZ DIY

- EZ M.2 Sheild Frozr II
- EZ M.2 Clip II
- EZ PCIe Release
- Flash BIOSボタン
- クリアCMOSボタン
- プレーインストールのI/Oシールド
- EZ Antenna
- EZフロントパネルケーブル
- EZ Conn設計
- PCI-E Steel Armor II
- EZ Digi-Debug LED
- EZ DEBUG LED
- EZメモリ検出LED
- EZ LEDコントロール

#### 冷却機能

- 拡張ヒートシンクデザイン
- M.2 Shield Frozr
- 7W/mK MOSFETサーマルパッド
- チョークサーマルパッド
- コンボ\_ファンヘッダー
- ファンヘッダー (CPU\*1 + PUMP\_SYS\*1 + SYSTEM\*6)

### パフォーマンス

- Core Boost
- VRMデザイン
- デュアルCPU電源
- Lightning Gen 5 PCI-Eスロット
- Lightning Gen 5 M.2スロット
- Lightning Gen 4 PCI-Eスロット
- Lightning Gen 4 M.2スロット
- ・フロントUSB Type-C
- 予備PCIe電源コネクター
- サーバグレードPCB
- 2オンス厚の銅を採用したPCB

### オーディオ

• Audio Boost 5

### RGBサポート

- Mystic Light
- Mystic Light拡張 (RGB)
- Mystic Light拡張 (ARGB V2)
- Ambientデバイスサポート

### BIOS

- Click BIOS X
- Al Boost
- Performance Preset



# パッケージの内容

パッケージにすべての添付品が含まれていることをご確認ください。

#### ボード

• マザーボード本体 x1

#### ドキュメンテーション

- クイック取り付けガイド x1
- 欧州連合規則 x1

#### ケーブル

- SATAケーブル x1
- 1 to 3 EZ Connケーブル (V2) x1
- EZフロントパネルケーブル x1

#### 付属品

- EZ Wi-Fi Antenna x1
- ケーブルステッカー x1
- EZ M.2 Clip II x3
- EZ M.2 Clip II リムーバー x1



欠品または破損がある場合は、直ちにご購入された販売店へ連絡して下さい。

# バックパネルコネクター



項目	説明
1	Flash BIOSボタン - Flash BIOSボタンでのBIOSのアップデートについては、65ペー ジをご参照ください。
2	USB 10Gbps Type Cポート (CPU帯域接続)
3	USB 10Gbps Type-Cポート (CPU帯域接続)
4	USB 10Gbps Type-Aポート (B850チップセット帯域接続)
5	Wi-Fiアンテナコネクター
6	光角型S/PDIF出力コネクター
7	クリアCMOSボタン - このボタンの使用前には、必ずPCの主電源をオフにしてくださ い。クリアCMOSボタンを5-10秒押したままにすると、BIOSがリセットされ、工場出 荷時の設定に戻ります。
8	HDMI™ポート HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
9	USB 10Gbps Type-Aポート (CPU帯域接続) • Flash BIOSポート
10	USB 5Gbps Type-Aポート (B850チップセット帯域接続)
11	USB 2.0 Type-Aポート (HUBGL850帯域接続)
12	5Gbps LAN(RJ45)ポート
13	ライン出力ポート
14	マイク入力ポート

## LANポートLED状態表



リンク/ アクティビティLED		スピードLED	
状態	説明	状態	スピード
Off	リンクしていません	Off	10Mbps
黄色でゆっくり点滅	リンクしています	緑色	100Mbps/ 1Gbps/ 2.5Gbps
黄色で高速点滅	データ通信中です	オレンジ	5Gbps

## オーディオジャックの接続

ヘッドフォンとマイクの接続方法



### ステレオスピーカーの接続方法



4チャンネルスピーカーの接続方法



5.1チャンネルスピーカーの接続方法



<sup>7.1</sup>チャンネルスピーカーの接続方法



## アンテナの取り付け

1. 下図のように2枚のアンテナケーブルをしっかりとWi-Fiアンテナコネクターに接続します。



2. 信号を強化するためにアンテナをできるだけ高く置きます。



コンポーネントの概要



## CPUソケット

AM5ソケットは、AMDプロセッサーに向けて設計された最新のCPUソケットであり、処理性能の 高い効率的なCPUをPCへ使用することができる、現代のコンピューティングシステムにおける重 要なコンポーネントです。



### CPUをAM5ソケットに取り付ける方法

AM5 CPUには**切り欠きが2個、黄色い三角印**一個があります。黄色い三角印の方向をピン1の方向に向けて装着します。

CPU側の2つの切り欠きとAM5ソケットの2つの切り欠きを合わせ、CPUを取り付けます。取り付けの際、CPU上の黄色い三角印はピン1の方向に向いていることを確認してください。



CPUソケットの中央から最近のDIMMスロットまでの直線距離。



- AM5プロセッサのアーキテクチャのために、プロセッサを変更する場合、システムの設定はクリ アされて、BIOSをデフォルト値に戻します。
- CPUの脱着は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。
- CPUを取り付けた後、CPUソケットに取り付けられていたCPUソケットカバーは絶対に捨てないでください。本製品の修理を依頼される際に、CPUソケットカバーがCPUソケットに取り付けられていない場合は修理をお断りすることがございます。
- CPUを外した状態でマザーボードを保管する場合は、必ずCPUソケットカバーを装着し、ソケットのピンを保護してください。
- CPUは一方向にしか取り付けられませんので、無理に取り付けを行わないでください。過度な 圧力をかけずに、CPUをソケットにゆっくりと設置してください。
- CPUのピンや表面には触れないでください。ピンに傷がつくと、CPUが故障する可能性があります。
- CPUを取り付ける際は、必ずCPUクーラーも取り付けてください。CPUクーラーは過熱を防 ぎ、システムの安定を保つために必要です。
- CPUクーラーは、添付された説明書に従って取り付けてください。適切な冷却性能を確保するため、CPUとしっかりと密着し、マザーボードと接続されていることを確認してください。
- CPUの過熱はCPU自身やマザーボードに深刻なダメージを与えるおそれがあります。システム 組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPU クーラーをマザーボードへ装着する際、CPUとの接触面に適切な量の熱伝導性ペーストを塗 布するか、または熱伝導性シートを挟んでください。
- このマザーボードはオーバークロックをサポートしています。オーバークロックを試みる前に、 マザーボード以外のすべてのパーツがオーバークロックに耐えうるか確認してください。製品の の仕様を超えるいかなる試みも推奨しません。製品の仕様を超えた不適切な取り扱いによっ て生じた損害やリスクをMSIは保証しません。

## DDR5 DIMMスロット

DDR5 DIMMスロットは、DDR5(Double Data Rate 5)メモリモジュール専用スロットであり、コン ピュータメモリの最新規格を表し、データ転送速度と効率を向上させます。





### メモリモジュールの推奨取付順序







# ⚠ 注意

- このマザーボードのメモリ(DIMM)スロットは片側ラッチ仕様です。メモリモジュールの取り付けや取り外しの際は、スロット破損に十分注意をして作業を行ってください。
- DDR5モジュールの切り欠きをメモリスロットの切り欠きに合わせ、正しい方向を確認します。
   モジュールを無理にスロットに押し込まないでください。正しい方向に合わせると、簡単にスライドすることができます。
- デュアルチャンネルモードでのシステムの安定性を確保するためには、同一メーカーの同一メ モリモジュールを装着する必要があります。
- メモリの動作周波数はSPDに依存するため、オーバークロックの際に公称値より低い周波 数で動作するメモリがあります。メモリを公称値かそれ以上の周波数で動作させたい場合 は、BIOSメニューのDRAM Speedの項目で動作周波数を設定してください。
- 全てのDIMMスロットを使用する場合やオーバークロックをする場合はより効率的なメモリ冷 却システムの使用をお薦めします。
- オーバークロック時の、メモリの安定性と互換性は取り付けられたCPUとデバイスに依存します。
- 互換性があるのメモリについての詳細はwww.msi.comからご参照ください。

## PCI\_E1~3: PCIe拡張スロット

PCI Express (PCIe) 拡張スロットは拡張カードをマザーボードに接続することができます。これらのカードは、グラフィックス、ネットワーク、ストレージなどの追加機能をPCに提供することができます。





- 大型且つ重いグラフィックスカードをインストールすると、スロットの変形を防止するため に、MSI Graphics Card Bolsterのようなツールを使用することが必要です。
- 一枚のPCIe x16拡張カードを最適な性能で動作させたい場合は、PCI\_E1スロットの使用を お勧めします。
- 拡張カードの着脱は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。ハードウェアまたはソフトウェアにどのような変更が必要であるかは、拡張カードのドキュメントでご確認ください。

## M2\_1~4: M.2スロット (Key M)

M.2スロットは、マザーボード上の小型の高速拡張スロットです。従来のSATA SSDよりも高速な パフォーマンスを提供するソリッドステートドライブの一種であるM.2 SSDを接続できます。



スクリューレスM.2 Shield Frozrヒー トシンクでM.2 SSDを取り付ける方 法をビデオで確認できます。



https://msi.gm/S7F5D000

# ⚠ 注意

M.2 SSDはヒートシンクを搭載している場合、下記のことを注意してください。

- M.2スロットのM.2プレートまたはM.2ゴムキューブを取り外してからM.2 SSDを取り付けてく ださい。マザーボードに供給のヒートシンクを再度取付ける必要はありません。
- 損傷を防止するために、使用するM.2 SSDヒートシンクがサイズ制限に適合していることを確認してください。

#### M.2 SSDヒートシンクサイズ制限

追加のヒートシンクを購入する場合は、下図を参照してM.2取り付けスペースの寸法を確認して ください。スペースを確認する際は、PCIe拡張カードの高さも考慮してください。





### M2\_1スロットへのM.2モジュールの取り付け

1. スクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクのスイッチを押したままにしてください。



2. スクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクの端を少し持ち上げ、取り外します。



3. M.2プレートのM.2放熱パッドから保護膜を取り外します。



4. 22110 SSDが取り付けられている場合は、付属のEZ M.2 Clip II リムーバーを使用してEZ M.2 Clip IIを2280ネジの穴から取り外します。2280 SSDが取り付けられている場合はこの ステップを飛ばします。





- 5. 30°の角度でM.2 SSDをM.2スロットに挿入します。
- 6. EZ M.2クリップを回してM.2 SSDを固定するか、SSDを自動的にロックして固定するEZ M.2 Clip IIを使用します。



- 7. 底面のスクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクの放熱パッドから保護膜を取り外します。
- 8. スクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクの下部にある切り欠きをコネクタ側の突起に 合わせ、ヒートシンクを元の位置に戻します。
- 9. スクリューレスM.2 Shield Frozrヒートシンクをカチっと鳴るまで押すと、ヒートシンクが完 全にロックします。


### M2\_2~M2\_4スロットへのM.2モジュールの取り付け

- 1. M.2 Shield Frozrヒートシンクのねじを緩めます。
- 2. M.2 Shield Frozrヒートシンクを持ち上げ、取り外します。



3. 2260 SSDが取り付けられている場合は、付属のEZ M.2 Clip II リムーバーを使用して付属のEZ M.2 Clip IIをネジの穴に取り付けてください。2280 SSDを取り付ける場合は、この手順をスキップしてください。



- 4. 30°の角度でM.2 SSDをM.2スロットに挿入します。
- 5. EZ M.2クリップを回してM.2 SSDを固定するか、SSDを自動的にロックして固定するEZ M.2 Clip IIを使用します。



- 6. 底面のM.2 Shield Frozrヒートシンクの放熱パッドから保護膜を取り外します。
- 7. M.2 Shield Frozrヒートシンクをヒートシンクスタンドオフに固定します。



### EZ M.2 Clip IIを使用しているM.2 SSDの取り外す方法

EZ M.2 Clip IIからM.2 SSDを取り外すには、EZ M.2 Clip IIの上部にあるスプリングヘッドを外側 にゆっくりと押しながらM.2 SSDを取り出します。



## SATA\_A1~A4: SATA 6Gb/sコネクター

これらのコネクターはSATA 6Gb/sインターフェースポートです。一つのコネクターにつき、一つの SATAデバイスを接続できます。



⚠ 注意

- SATAケーブルは90度以下の角度に折り曲げないでください。データ損失を起こす恐れがあります。
- SATAケーブルは両端に同一のプラグを備えています。然し、スペースの確保のためにマザーボ ードにはストレートタイプのコネクタを接続されることをお薦めします。

### JAUD1: フロントオーディオコネクター

このコネクターにはフロントパネルのオーディオジャックを接続します。



2			10	
•	•		•	
•	•	•	•	
1			9	

ピン	信号名	ピン	信号名
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

## JFP1, JFP2: フロントパネルコネクター

JFP1コネクターは電源オン、電源リセット、PCケースのLEDをコントロールします。Power Switch/Reset Switchヘッダーには電源ボタン/リセットボタンを接続します。Power LEDヘ ッダーにはPCケースのLEDを接続します。HDD LEDヘッダーはハードディスクの状態を示しま す。JFP2コネクターはBuzzerとSpeakerに対応しています。PCケースからケーブルを正しく接続 するには、下記の図をご参照ください。



⚠ 注意

Power LEDとHDD LEDケーブルはマザーボード上の対応するプラスとマイナスのピンヘッダー に接続することを確認してください。正しく接続されていない場合、LEDは正常に機能しませんの でご注意ください。

### EZフロントパネルケーブルの使用方法

EZフロントパネルケーブルは、PCケースのフロントパネルコネクターを接続し、統合することで、JFP1コネクターへの取り付けを容易にします。Power SW、Reset SW、Power LED (+ to +, - to -)とHDD LED (+ to +, - to -)をEZフロントパネルケーブルの対応するピンに接続し、EZフロントパネルケーブルの対応するピンに接続し、EZフロントパネルケーブルの対応するピンに接続し、EZ



## CPU\_PWR1~2, ATX\_PWR1, PCIE\_PWR1: 電源コネクター

これらの電源コネクターにはATX電源を接続します。



CPU\_PWR1~2

ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	Ground
3	Ground	4	Ground
5	+12V	6	+12V
7	+12V	8	+12V

ATX\_PWR1

ピン	信号名	ピン	信号名
1	+3.3V	2	+3.3V
3	Ground	4	+5V
5	Ground	6	+5V
7	Ground	8	PWR OK
9	5VSB	10	+12V
11	+12V	12	+3.3V
13	+3.3V	14	-12V
15	Ground	16	PS-ON#
17	Ground	18	Ground
19	Ground	20	Res
21	+5V	22	+5V
23	+5V	24	Ground

#### CPU\_PWR1

ATX PWR1



8 0000 5 4 0000 1

PCIE\_PWR1 1 0000 4 5 0000 8

#### PCIE\_PWR1

ピン	信号名	ピン	信号名
1	+12V	2	+12V
3	+12V	4	SENS1
5	Ground	6	SENS0
7	Ground	8	Ground

## ⚠ 注意

マザーボードの安定した動作を確実にするために、全ての電源ケーブルが適切なATX電源ユニットにしっかりと接続されていることを確認して下さい。

### JCI1: ケース開放スイッチコネクター

このコネクターにはケース開放スイッチケーブルを接続します。





- ケース開放検知機能の使い方
- 1. JCI1コネクターをケース開放スイッチ/センサーに接続します。
- 2. ケースのカバーを閉じます。
- 3. BIOS > Security > Chassis Intrusion Configurationに入ります。
- 4. Chassis IntrusionをEnabledに設定します。
- 5. F10を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、Enterキーを押してYes を選択します。
- 6. ケースが開けられるとシステムに開放の情報が記録され、次回のシステム起動時に警告メ ッセージが表示されます。
- ケース開放警告のリセット
- 1. BIOS > Security > Chassis Intrusion Configurationに入ります。
- 2. Chassis IntrusionをResetに設定します。
- 3. F10を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、Enterキーを押してYes を選択します。

### JUSBC1: USB 20Gbps Type-Cフロントパネルコネクター

このUSBコネクターにはフロントパネルのUSB Type-C<sup>®</sup>ポートを接続し、最大20Gbpsのデータ 転送速度をサポートします。ケーブル接続時に正しい方向を確保できるように設計されています。



### JUSB2~3: USB 5Gbpsコネクター

これらのUSBコネクターにはケースパネルのUSBポートを接続し、最大5Gbpsのデータ転送速 度をサポートします。



# ⚠ 注意

電源とグランドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそ れがあります。

### JUSB4~5: USB 2.0コネクター



ピン	信号名	ピン	信号名			
1	VCC	2	VCC			
3	USB0-	4	USB1-			
5	USB0+	6	USB1+			
7	Ground	8	Ground			
9	No Pin	10	NC			

⚠ 注意

- VCCピンとグランドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそれがあります。
- これらのUSBポートでiPad、iPhoneとiPodを再充電するには、MSI Centerユーティリティをイ ンストールしてください。

## JTPM1: TPMモジュールコネクター

このコネクタは、Trusted Platform Module (TPM) に向けて設計されており、機密データの安全な保存を可能にし、システムの完全性を保証する暗号処理を実行します。





ピン	信号名	ピン	信号名
1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master Out Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request



### JOC\_FS1: セーフブートジャンパ

セーフブート用のジャンパです。ジャンパを有効にすると、システムはデフォルト設定とより低い PCIe (CPU帯域接続) モードで起動します。



 正常 (デフォルト)
 保存したBIOS設定で起動 します。



有効 セーフブート時はBIOSの デフォルト設定とより低い PCIe (CPU帯域接続) モー ドを適用します。

## JBAT1: クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパー

本製品はシステムの設定情報を保持するCMOSメモリを搭載しており、マザーボード上のボタン 型電池から電力が供給されます。システムの設定をクリアしたい場合は、CMOSメモリをクリアす るためにジャンパピンにジャンパブロックを取り付けてください。



 ・
 ・
 データを 保持
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・



CMOSをクリア/ BIOSをリセット

### BIOSをデフォルト値にリセットする

- 1. PCの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いて下さい。
- 2. ジャンパブロックでJBAT1を5-10秒ぐらいショットします。
- 3. JBAT1からジャンパブロックを取り外します。
- 4. 電源コードをコンセントに元通りに接続し、電源を投入します。

### CPU\_FAN1, PUMP\_SYS1, SYS\_FAN1~6: ファンコネクター

ファンコネクターはPWMモードとDCモードに分類されます。PWMモードファンコネクターには 常時12Vが出力されており、スピードコントロール信号によってファンスピードを調整します。DC モードファンコネクターは電圧出力を変えることでファンスピードをコントロールします。マザー ボードのファンコネクターモードについては、下記の仕様表を参照してください。

BIOS> HARDWARE MONITORパネルで、ファンをコントロールします。スマートファンモードを 有効にすると、ファンの回転速度がCPUまたはシステムの温度によって調整されます。スマートフ ァンモードを無効にすると、ファンが最大回転数で動作します。

# ⚠ 注意

マザーボードがサポートする場合は、HARDWARE MONITORパネルでDCまたはPWMをファン タイプに設定することができます。PWM/DCモードを切り替えた後、ファンが正しく動作している ことを確認してください。





PWMモードのピンの定義

ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DCモードのピンの定義

ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

#### ファンコネクターのファン仕様

コネクター	ファンモード	最大電流	最大電源
CPU_FAN1	自動モード	2A	24W
PUMP_SYS1	PWMモード	ЗA	36W
SYS_FAN1~6	自動モード	1A	12W



自動モードファンコネクターは自動的にPWMまたはDCモードを検出することができます。

## JRGB1: RGB LEDコネクター

JRGBコネクターは5050 RGB LEDストリップ12Vを接続します。



1		

ピン	信号名	ピン	信号名
1	+12V	2	G
3	R	4	В

### RGB LEDストリップコネクター



### RGB LEDファンコネクター



# ⚠ 注意

- JRGBコネクターは長さ2m以下のものを御使用ください。定格最大出力は3A (12V)で、5050 RGB LEDストリップ(12V/G/R/B)をサポートします。
- RGB LEDストリップの着脱は、必ず電源ユニットのスイッチをオフにして電源コードを抜いた 状態で実施してください。
- MSIのソフトウェアで拡張 LEDストリップをコントロールします。

## JARGB\_V2\_1~3: A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LEDコネクター

JARGB\_V2コネクターはARGB Gen2とARGB LEDストリップを接続することができま す。JARGB\_V2コネクターの定格最大出力は3A (5V)で、240個々にアドレス指定可能なRGB LEDをサポートします。



ピン	信号名	ピン	信号名
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

- - -

### アドレス指定可能なRGB LEDストリップコネクター



アドレス指定可能なRGB LEDファンコネクター



# ▲ 警告

間違ったタイプのLEDストリップを接続しないでください。JRGBコネクターとJARGB\_V2コネク ターは異なる電圧を供給し、ARGB 5V LEDストリップをJRGBコネクターに接続すると、LEDスト リップが損傷します。



- 故障する恐れがあるのでARGB Gen1規格とARGB Gen2規格のデバイスを同時使用しないで ください。
- ・ 鮮やかなLEDライティング効果を得るためには、同規格のRGBデバイスで統一することを強く

   推奨いたします。
- アドレス指定可能なRGB LEDストリップの着脱は、必ず電源ユニットのスイッチをオフにして 電源コードを抜いた状態で実施してください。
- MSIのソフトウェアで拡張 LEDストリップをコントロールします。

### JAF\_2: EZ Connヘッダー V2

このヘッダーにはARGB Gen1規格とARGB Gen2規格のデバイス、ファンとUSB 2.0デバイスを 接続します。MPG EZ120 ARGBファンも接続できます。





ピン	信号名	ピン	信号名
1	Ground	2	5V
3	12V	4	DATA
5	Sense	6	Ground
7	スピード	8	N/A
9	Ground	10	USB 2.0+
11	+5VSB	12	USB 2.0-

### アドレス指定可能なRGB LEDファンコネクター



### MPG EZ120 ARGBファンコネクター



# ⚠ 注意

- Fan-JAF1ケーブルは、MPG EZ120 ARGBのパッケージに含まれています。
- ピン1~7は同じ信号なので、JAF\_2ヘッダーはJAF\_1ヘッダーと互換性があります。MPG EZ120 ARGBはJAF\_2ヘッダーに接続できます。
- MPG EZ120 ARGBの取り付ける方法については、https://msi.gm/S5035E56 を参照してく ださい。

# オンボードLED

## **EZ Debug LED**

これらのLEDはメモリモジュールが取り付けられたことを表示します。



## EZメモリ検出LED

このLEDはメモリモジュールの故障を診断します。メモリモジュールの故障が確認された場合、LEDが点灯します。



## JPWRLED1: LED電源入力

このコネクターは販売店よりオンボードLEDの照明効果を示します。



# EZ Digi-Debug LED

EZ Digi-Debug LEDにはPOST中・POST後の進行状況とエラーコードが表示されます。詳細に ついてはEZ Digi-Debug LED一覧表をご参照ください。



16進文字-	-覧表
--------	-----

16進数	0	1	2	3	4	5	6	7
LED表示	0	1	2	m	Ч	5	6	٦
16進数	8	9	А	В	С	D	E	F
LED表示	8	9	R	Ь	C	d	Ε	F

# ブートフェーズ

Security (SEC) – 初期のローレベル初期化

Pre-EFI Initialization (PEI) - メモリ初期化

Driver Execution Environment (DXE) - メインハードウェア初期化

**Boot Device Selection (BDS)** – システムセットアップ、pre-OSユーザーインターフェースおよ び起動可能なデバイスの選択 (CD/DVD、HDD、USB、ネットワーク、Shell,…)

## EZ Digi-Debug LED一覧表

### SEC進行コード

01	電源オン。タイプ検出をリセット (ソフト/ハード)
02	マイクロコードロード前のAP初期化
03	マイクロコードロード前のシステムエージェント初期化
04	マイクロコードロード前のPCH初期化
06	マイクロコードロード
07	マイクロコードロード後のAP初期化
08	マイクロコードロード後のシステムエージェント初期化
09	マイクロコードロード後のPCH初期化
0B	キャッシュ初期化

### SECエラーコード

0C - 0D	未定義 (SECエラーコード用に予約済み)
0E	マイクロコードが見つからない
0F	マイクロコードがロードされていない

### PEI進行コード

10	PEIコア開始
----	---------

11	Pre-memory CPU初期化開始
12 - 14	Pre-memory CPU初期化 (CPUモジュール固有)
15	Pre-memoryシステムエージェント初期化開始
16 - 18	Pre-Memoryシステムエージェント初期化 (システムエージェントモジュール固有)
19	Pre-memory PCH初期化開始
1A - 1C	Pre-memory PCH初期化 (PCHモジュール固有)
2B	メモリ初期化:SPD(Serial Presence Detect)データの読み込み
2C	メモリ初期化:メモリ存在確認
2D	メモリ初期化:メモリタイミング情報のプログラミング
2E	メモリ初期化:メモリ設定
2F	メモリ初期化:その他
31	メモリが装着された
32	CPU post-memory初期化開始
33	CPU post-memory初期化:キャッシュ初期化
34	CPU post-memory初期化:アプリケーションプロセッサー(AP)初期化
35	CPU post-memory初期化:ブートストラッププロセッサー(BSP)選択
36	CPU post-memory初期化:システムマネジメントモード(SMM)初期化
37	Post-Memoryシステムエージェント初期化開始
38 - 3A	Post-Memoryシステムエージェント初期化 (システムエージェントモジュール固 有)
3B	Post-Memory PCH初期化開始
3C - 3E	Post-Memory PCH初期化 (PCHモジュール固有)
4F	DXE IPL開始

### PEI進行コード

10 メモリが取り付けられていない
-------------------

### DXE進行コード

60	DXEコア開始
61	NVRAM初期化
62	PCHランタイムサービスのインストール
63	CPU DXE初期化開始
64 - 67	CPU DXE初期化 (CPUモジュール固有)
68	PCIホストブリッジ初期化
69	システムエージェントDXE初期化開始
6A	システムエージェントDXE SMM初期化開始

6B - 6F	システムエージェントDXE初期化 (システムエージェントモジュール固有)
70	PCH DXE初期化開始
71	PCH DXE SMM初期化開始
72	PCHデバイス初期化
73 - 77	PCH DXE初期化 (PCHモジュール固有)
78	ACPIモジュール初期化
79	CSM初期化
7A - 7F	未定義 (DXEコード用に予約済み)
90	ブートデバイス選択フェーズ開始
91	ドライバー接続開始
92	PCIバス初期化開始
93	PCIバスホットプラグコントローラー初期化
94	PCIバス Enumeration 32
95	PCIバス リソース要求
96	PCIバス リソース割り当て
97	コンソール出力デバイスの接続
98	コンソール入力デバイスの接続
99	スーパーIO初期化
9A	USB初期化開始
9B	USB Reset
9C	USB検出
9D	USB有効
9E -9F	未定義 (予約済み)
A0	IDE初期化開始
A1	IDE Reset
A2	IDE検出
A3	IDE有効
A4	SCSI初期化開始
A5	SCSI Reset
A6	SCSI検出
A7	SCSI有効
A8	パスワード確認のセットアップ
A9	セットアップの開始
AB	入力ウェイトのセットアップ
AD	ブートイベント準備完了

AE	レガシーブートイベント
AF	ブートサービスイベント終了
В0	ランタイムセット仮想アドレスMAP開始
B1	ランタイムセット仮想アドレスMAP終了
B2	レガシーOption ROM初期化
B3	システムリセット
B4	USBホットプラグ
B5	PCIバスホットプラグ
B6	NVRAMのクリナップ
B7	設定リセット (NVRAM設定のリセット)
B8 - BF	未定義 (予約済み)

### DXEエラーコード

D0	CPU初期化エラー
D1	システムエージェント初期化エラー
D2	PCH初期化エラー
D3	有効でないアーキテクチャプロトコルがある
D4	PCIリソース割り当てエラー。リソースが不足している
D5	レガシーOption ROM用のスペースがない
D6	コンソール出力デバイスが見つからない
D7	コンソール入力デバイスが見つからない
D8	無効パスワード
D9	ブートオプションロード中のエラー (LoadImageがエラーを返した)
DA	ブートオプション失敗 (StartImageがエラーを返した)
DB	フラッシュアップデート失敗
DC	リセットプロトコルが有効でない

### S3レジューム進行コード

E0	S3レジューム開始 (S3 Resume PPIがDXE IPLによってコールされた)
E1	S3ブートスクリプト実行
E2	ビデオリポスト
E3	OS S3 wakeベクトルコール
E4 - E7	未定義 (予約済み)

S3ジュームエラーコード

|--|

E9	S3レジュームPPIが見つからなかった
EA	S3レジュームブートスクリプトエラー
EB	S3 OS Wakeエラー
EC - EF	未定義 (エラーコード用に予約済み)

### リカバリー進行コード

F0	ファームウェアによるリカバリー条件 (自動リカバリー)
F1	ユーザーによるリカバリー条件 (強制リカバリー)
F2	リカバリープロセス開始
F3	リカバリーファームウェアイメージが見つかった
F4	リカバリーファームウェアイメージがロードされた
F5 - F7	未定義 (予約済み)

### リカバリーエラーコード

F8	リカバリーPPIが有効でない
F9	リカバリーカプセルが見つからない
FA	無効なリカバリーカプセル
FB - FF	未定義 (エラーコード用に予約済み)

### ACPIステータスコード

下記のコードはOSがACPIモードに入っている際に表示されます。

01	システムがS1スリープ状態です
02	システムがS2スリープ状態です
03	システムがS3スリープ状態です
04	システムがS4スリープ状態です
05	システムがS5スリープ状態です
10	システムがS1スリープ状態から復帰中です
20	システムがS2スリープ状態から復帰中です
30	システムがS3スリープ状態から復帰中です
40	システムがS4スリープ状態から復帰中です
AC	システムはACPIモードに移行中です。割り込みコントローラーはPICモードです。
AA	システムはACPIモードに移行中です。割り込みコントローラーはAPICモードです。

# OS、ドライバーおよびMSI Centerのインスト ール

www.msi.comから最新のユーティリティとドライバーをダウンロードしてアップデートしてください。

### Windows 11のインストール

- 1. PCの電源をオンにします。
- 2. Windows 11のインストールメディアを光学ドライブに挿入します。
- 3. PCケースのRestartボタンを押します。
- 4. POST (Power-On Self Test)中にF11キーを押し、ブートメニューに入ります。
- 5. ブートメニューから光学ドライブを選択します。
- Press any key to boot from CD or DVD... というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。(スペースキーやEnterキーが無難です。)表示されない場合、このステップを飛ばします。
- 7. 画面に表示される説明に従ってWindows 11をインストールします。

## MSI Driver Utility Installerでのドライバーのインストール

# ⚠ 注意

- 新しいネットワークチップの中には、Windows 11にネイティブに対応していないものがあります。MSI Driver Utility Installerでドライバーをインストールする前に、LANドライバーをインストールすることを推薦します。LANドライバーのインストールについてはwww.msi.comからご参照ください。
- MSI Driver Utility Installerは一度だけポップアップします。インストール中にMSI Driver Utility Installerをキャンセルしたり閉じたりした場合は、MSI CenterマニュアルのLive Updateの章を参照して、ドライバーをインストールしてください。www.msi.comからマザーボ ードを検索し、ドライバーをダウンロードすることもできます。
- MSI Driver Utility Installerはインターネットでインストールする必要があります。
- 1. Windows 11を起動させます。
- 2. スタート > 設定 > Windows Updateを選択し、更新プログラムの確認をクリックします。
- 3. MSI Driver Utility Installerは自動的にポップアップします。



**4. I have read and agree to the MSI Terms of Use**チェックボックスを選択し、Nextをクリックします。

n	nsi			×
	ltem	Online Ver.	Size	Status
	MSI Center	1.0.40.0	445.3 MB	Need Update
	Chipset Drivers	10.1.18836.8283	2.7 MB	Installed
	SVGA Drivers	30.0.100.9837	578.3 MB	Installed
	Network Drivers	26.2.0.1	106.8 MB	Installed
	BlueTooth Drivers	22.80.1.1	76.4 MB	Need Update
	WIFI Drivers	22.80.1.1	57.4 MB	Need Update
	HD Universal Drivers	6.0.9257.1	52.4 MB	No Install
_	Colort All		_	Install
	Select All		-	Instan

5. 左下のSelect AllチェックボックスをチェックしてInstallをクリックし、MSI Centerとドライ バーをインストールします。インストールの進行状況は下部に表示されます。

msi		×
Driver Utility Installer	•	2.
All of the drivers and utilities are up to da Thank you for choosing and enabling the MSI device, Please enjoy the experience brought by MSI products.	te. •	
MSI Official Website		X
Finis	;h	

6. インストールが完了したら、Finishをクリックします。

## **MSI Center**

MSI Centerはゲーム設定の最適化とコンテンツ作成ソフトの使用に役立つアプリケーションで す。また、PCや他のMSI製品のLEDライトの効果を操作し、同期することができます。 MSI Center により、モードをカスタマイズしたり、システムを管理やファンの回転速度を調整したりできます。

### MSI Centerユーザーガイド



MSI Centerの詳細情報は、
 https://msi.gm/S391169E
 またはQRコードからアクセスしてください。

小注意

機能はご購入した製品によって異なる場合がります。



# **UEFI BIOS**

MSI UEFI BIOSはUEFI (Unified Extensible Firmware Interface)アーキテクチャと互換性があ ります。UEFIは、従来のBIOSでは実現できない新機能と利点を多く持っています、将来は完全に BIOSに取って代わることができます。MSI UEFI BIOSは、デフォルトのブートモードとしてUEFIを 使用し、新しいチップセットの機能を最大限に活用することができます。しかし古いデバイスと互 換性を保つためCSM (Compatibility Support Module) モードも搭載し、レガシーデバイスを UEFI互換デバイスとして使用することもできます。

# ⚠ 注意

ほかの説明がない限り、本ユーザマニュアルの用語のBIOSはUEFIを指します。

### UEFIの利点

- クイック起動 UEFIは直接にオペレーティングシステムを起動し、BIOSセルフテストプロセス を保存することができます。また、POST時にCSMモードに切り替えにかかる時間も排除しま す。
- 2 TBより大きいハードディスクドライブパーティションをサポートします。
- GUID Partition Table (GPT) 付きのプライマリパーティションを4つ以上にサポートします。
- 無制限のパーティションをサポートします。
- 新しいデバイスの全機能をサポート 新しいデバイスは互換性がない場合があります。
- セキュリティ起動をサポート UEFIは、オペレーティングシステムの有効性をチェックして、起動プロセスにはマルウェアがないことを確認します。

### 互換性のないUEFIケース

- 32ビットWindowsオペレーティングシステム このマザーボードはWindows 11 64ビットオ ペレーティングシステムのみをサポートします。
- 古いグラフィックカード -システムはグラフィックカードを検出します。古いグラフィックカード を使用すると、このグラフィックカードにはGOP (Graphics Output Protocol)サポートを 検出できませんの警告メッセージが表示されます。

# ⚠ 注意

正常な機能を持つために、GOP / UEFI対応のグラフィックスカードに置き換えるか、CPUの統合 グラフィックスを使用することを推奨いたします。

### BIOSの設定

BIOSのデフォルト設定は、通常の使用においてシステムの安定性のために最適な性能を提供します。ユーザーがBIOSに精通していない場合は、起こり得るシステムへのダメージや起動の失敗 を防ぐために、常にデフォルト設定のままにすべきです。

# ⚠ 注意

- BIOSは性能の向上のために、継続的に変更と修正が行われています。最新のBIOSと本書の 内容に齟齬が発生してしまう場合があります。あらかじめご承知おきください。詳細はBIOSの HELP情報パネルを参照してください。
- BIOSの画面、オプションと設定はご購入した製品により異なる場合があります。

#### BIOSユーザーガイド

BIOSの設定の他の説明は、
 https://msi.gm/S939FABE
 またはQRコードからアクセスしてください。

# ⚠ 注意

BIOSユーザーガイドの内容はご購入したマザーボードによって異なる場合があります。設定とオ プションの詳細はマザーボードの実際のBIOSバーションを参照してください。

### BIOSセットアップ画面の起動

起動中に、「Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu」というメッセージが表示されている間に<Delete>キーを押してください。

#### 機能キー

- +/-: 値を上げ / 下げる
- Enter: 項目を選択する
- **ESC**: 終了する
- Tab: 次の選択
- Ctrl+F: 検索メニューに入る
- F1: ヘルプを参照する
- F2: お気に入り項目を追加/削除する
- F3: お気に入りメニューに入る
- F4: CPUコアセンターとメモリセンター情報メニューに入る
- F5: Hardware Monitorメニューに入る
- F6: 工場出荷時の設定値に戻す
- F7: アドバンストモードとEZモードの間に切り替える
- F8: OCプロファイルをロードする
- F9: OCプロファイルをセーブする
- F10: 設定を保存して再起動させる\*
- **F12:** スクリーンショットが撮られ、USBメモリに保存されます (FAT/ FAT32フォーマットのみ)

\* <F10>キーを押すと、変更内容の確認メッセージが表示されます。YesまたはNoを選択して確認してください。

#### BIOSバージョンを確認する方法

BIOSに入ったら、情報ボックスにBIOSバージョンがあります。



## BIOSのリセット

システムに問題が発生した場合、下記の手順に従ってBIOSを工場出荷時の設定にリセットして ください。

- BIOSセットアップ画面で<F6>キーを押して工場出荷時の設定値に戻します。
- マザーボード上のクリアCOMSジャンパを使用してBIOSをリセットします。
- マザーボードのリアI/OパネルにクリアCMOSボタンがある場合は、クリアCMOSボタンを押してBIOSをリセットします。

# ⚠ 注意

CMOSデータをクリアする前に、必ずPCの電源がオフにすることを確認してください。詳細については、マニュアルのクリアCMOSジャンパ/ボタンセクションをご参照ください。

## BIOSのアップデート方法

### M-FLASHでのBIOSアップデート

M-Flashプロセスを開始する前に、以下を用意してください:

• FAT32フォーマットされた容量32GB以下のUSBメモリ

# ⚠ 注意

M-FlashはFAT32フォーマットのみをサポートし、USBメモリは32GB以下にする必要があります。

• インターネット接続可能なPC

下記の手順に従ってBIOSのアップデートを行ってください。

- 1. MSIのWEBサイトから最新のBIOSファイルをダウンロードし、USBメモリにコピーしてください。
- 2. マザーボードにマルチBIOSスイッチがある場合は、標的BIOS ROMにスイッチします。
- 3. USBメモリをマザーボードのUSBポートに挿入します。
- 4. いずれかの方法でフラッシュモードに入ります:
  - POST中に<Ctrl+F5>キーを押して、Yesをクリックしてシステムを再起動させます。
  - POST中に<Delete>キーを押してBIOSセットアップ画面に入ります。M-FLASHタブを選択し、Yesをクリックしてシステムを再起動させます。
- M-FLASHファイルメニューからBIOSイメージファイルを一つ選択し、Enterキーを押します。
- 6. ファイルの確認メッセージが表示されると、YesをクリックしてBIOSのアップデートを始め ます。

アップデートが完了すると、システムが自動的に再起動します。

### MSI CenterでのBIOSアップデート

アップデートの前に:

- LANドライバーがインストールされ、インターネット接続が正しく動作していることを確認して ください。
- アップデートする前に、他のアプリケーションをすべて閉じます。
- BIOSのアップデート:
- 1. MSI CENTERをインストールして起動させて、Supportページに入ります。
- 2. Live Updateを選択して、Advancedボタンをクリックします。
- 3. BIOSファイルを選択して、Installボタンをクリックします。
- 4. インストールのリマインダーが表示されると、Installボタンをクリックします。

システムが自動的に再起動してBIOSのアップデートを始めます。アップデートプロセスが完了すると、システムが再起動します。

### Flash BIOSボタンでのBIOSアップデート

- 1. MSIのWEBサイトから最新のBIOSファイルをダウンロードします。
- 2. BIOSファイルの名前をMSI.ROMに変更します。それをUSBメモリのルートフォルダにコピーします。
- 3. 電源をCPU\_PWR1とATX\_PWR1コネクターに接続します。(電源ユニット以外を取り付け る必要はありません。)
- 4. MSI.ROMファイルを含むUSBメモリをマザーボードのFlash BIOSポートに挿入します。
- 5. Flash BIOSボタンを押すとBIOSの書き込みが始まります。LEDの点滅はBIOSアップデート が進行中であることを示します。

BIOSアップデートが完了するとLEDの点滅が止まり、オフになります。

## MPG B850 EDGE TI WIFI



# **Regulatory Notices**

## FCC-B Radio Frequency Interference Statement



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and radiates radio frequency energy, and, if not installed and used in

accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

#### NOTE

- The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Shield interface cables and AC power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

## **FCC Conditions**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **MSI Computer Corp.**

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA (626)913-0828 www.msi.com



# **CE Conformity**

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:

- RED 2014/53/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- Implementing measure Directive 2009/125/EC of ESPR Regulation (EU) 2024/1781

CE

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.

The point of contact for regulatory matters is MSI-Europe: Eindhoven 5706 5692 ER Son, the Netherlands.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact MSI Computer Europe B.V. via gpsr@msi.com Science Park Eindhoven 5706 5692 ER Son, the Netherlands

# Products with Radio Functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

# **Restrictions for Products with Radio Functionality**



WLAN 5150-5350 MHz:

The WiFi operating in the band 5150-5350 MHz shall be restricted to indoor use in the European Union.

WLAN 6E:

a. Low Power Indoor (LPI) Wi-Fi 5.945-6.425 GHz devices: The device is restricted to indoor use only when operating in the 5945 to 6425 MHz frequency range in the European Union.

b. Very Low Power (VLP) Wi-Fi 5.945-6.425 GHz devices (portable devices): The device is not permitted to be used on Unmanned Aircraft Systems (UAS) when operating in the 5945 to 6425 MHz frequency range in the European Union.

ii

## Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 2.4GHz, 5GHz, 6GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

この製品は、周波数帯域 2.4GHz, 5GHz, 6GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

#### NCC無線設備警告聲明

工作頻率2.4GHz, 5GHz, 6GHz該頻段限於室內使用。

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停 用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功 率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

## Australia and New Zealand notice

This equipment incorporates a radio transmitting and receiving device. In normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with the Australian and New Zealand Standards.

## クラスB情報技術装置

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

KC인증서



상호: (주)엠에스아이코리아 제품명: 메인보드 모델명: 10-7E62 제조년월: 2025년 제조자 및 제조국가: MSI/중국

iii

## **Battery Information**

#### **European Union:**



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

#### BSMI:



#### 廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

#### California, USA:



The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California. For further information please visit:

https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

- INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN
- Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.
- Battery type: CR2032
- Battery voltage: 3V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- This product contains an irreplaceable battery.
- This icon indicates that a swallowed button battery can cause serious injury or death. Please keep batteries out of sight or reach of children.



# **Chemical Substances Information**

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

https://csr.msi.com/global/index

## **Environmental Policy**

- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.



- Visit the MSI website and locate a nearby distributor for further recycling information.
- Users may also reach us at gpcontdev@msi.com for information regarding proper Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI products.
- Please visit <https://us.msi.com/page/recycling> for information regarding the recycling of your product in the US.

## WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement



**European Union**: This symbol on the product indicates that this product cannot be discarded as municipal waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste electrical and electronic equipment by handing it over to a designated collection point for recycling. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# 日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子 機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。

https://csr.msi.com/tw/Japan-JIS-C-0950-Material-Declarations

# India RoHS

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

# Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

## Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження

v

використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

## Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử"

## MS-7E62主板产品中有害物质的名称及含量

	有害物质					
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
印刷电路板组件*	$\times$	0	0	0	0	0
纽扣电池	0	0	0	0	0	0
外部信号连接头	$\times$	0	0	0	0	0
其他 (例: 线材等)	×	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

次:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求,但所有部件都符合欧盟RoHS要求。

\*印刷电路板组件:包括印刷电路板及其构成的零部件。

上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。

■ 产品部件本体上如有环保使用期限标识,以本体标识为主。

## 限用物質含有情況標示聲明書

	限用物質及其化學符號					
單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	0	0	0	0	0	0
電子元件	—	0	0	0	0	0
金屬機構件	—	0	0	0	0	0
塑膠機構件	0	0	0	0	0	0
備考1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量 基準值。						
備考2. "〇"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3."—"係指該項限用物質為排除項目。						
## **Copyright and Trademarks Notice**

# 

Copyright © Micro-Star Int' l Co., Ltd. All rights reserved. The MSI logo used is a registered trademark of Micro-Star Int' l Co., Ltd. All other marks and names mentioned may be trademarks of their respective owners. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied. MSI reserves the right to make changes to this document without prior notice.

## HDMI™

The terms HDMI<sup>™</sup>, HDMI<sup>™</sup> High-Definition Multimedia Interface, HDMI<sup>™</sup> Trade dress and the HDMI<sup>™</sup> Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI<sup>™</sup> Licensing Administrator, Inc.

### **Technical Support**

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: http://www.msi.com
- Register your product at: http://register.msi.com

#### **Revision History**

• Version 1.0, 2025/01, First release.



